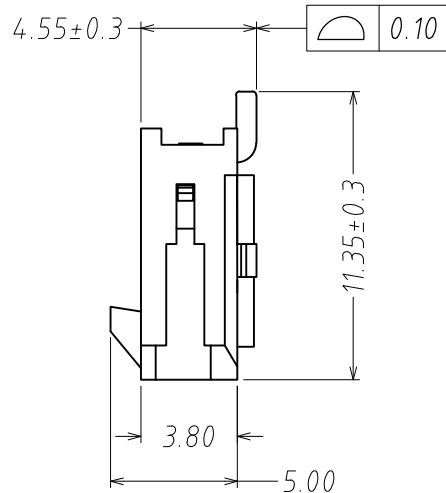
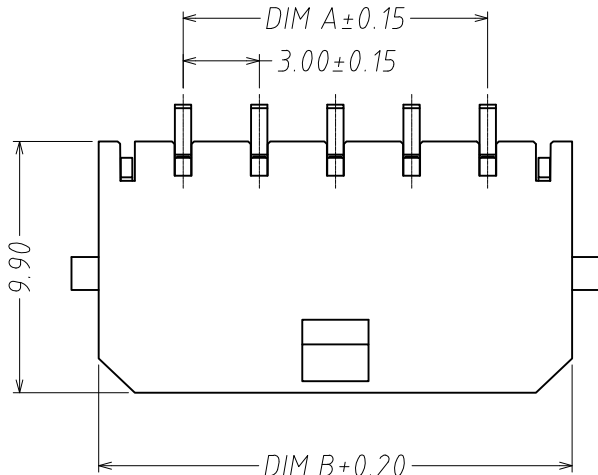
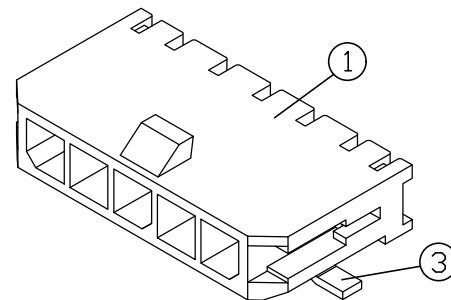
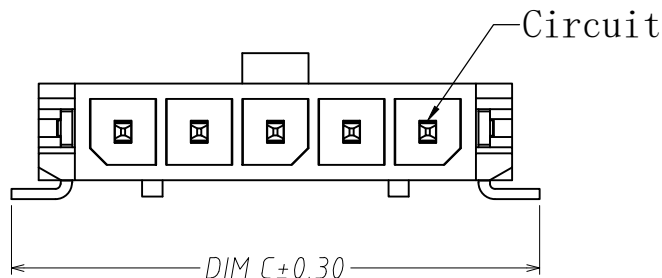


REV.	DESCRIPTION	DATE
A/0	新版发行	2013.10.13
B/0	升 B 版	2024.8.27

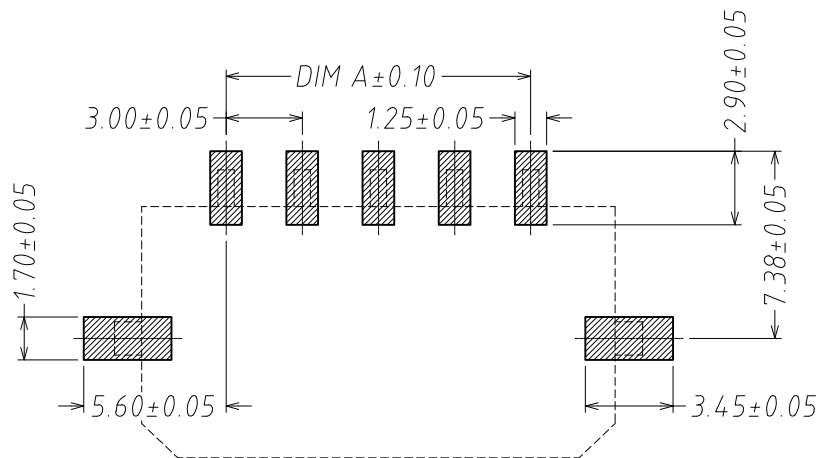


- 1、所有材料符合ROHS2.0/REACH/HF要求。
- 2、额定电流：5A，AC，DC；
- 3、额定电压：250V，AC，DC；
- 4、温度范围：-25℃~+85℃；
- 5、接触电阻：≤0.02Ω；
- 6、绝缘电阻：≥1000MΩ；
- 7、耐压：1000V，AC/minute.
- 8、产品料号：

孔位	电镀
产品类型	T1:镀亮锡
AWB:卧贴针座	胶芯材
	08:LCP 墨



Circuits	Dimensions (mm)		
	A	B	C
02	3.00	9.65	11.50
03	6.00	12.65	14.50
04	9.00	15.65	17.50
05	12.00	18.65	20.50
06	15.00	21.65	23.50
07	18.00	24.65	26.50
08	21.00	27.65	29.50
09	24.00	30.65	32.50
10	27.00	33.65	35.50
11	30.00	36.65	38.50
12	33.00	39.65	41.50



SUGGESTED PCB LAYOUT
COMPONENT SIDE

3	焊片 Fitting Nail	黄铜 Brass	2	电镀(锡): 整个表面镀底镍20u"MIN,再镀锡100u". MIN.	
2	端子 Contact	黄铜 Brass	n*1	电镀(锡): 整个表面镀底镍20u"MIN,再镀锡100u". MIN.	
1	基座 Wafer	LCP (UL94V-0)	1	黑色	
序号	名 称	材 料	数 量	附 注	
GENERAL TOLERANCES		DRAWN BY 罗朱程/2024.8.27	浙江深海电子有限公司		
0.X ±0.25 X.° ±3°	CHK. BY 朱江浩/2024.8.27				
0.XX ±0.12					
0.XXX ±0.05 X.X° ±0.5°	APRV. BY 姚 婷/2024.8.27				
UNIT	SIZE	SCALE	DRAWING NO.	SHEET 1 OF 1	PROD. NAME SH-MX3.0-NAWT
MM	A4	1:1	H30002-00	PART NO. A30001-nAWB-08T1	
				TITLE 3.0mm pitch 90° WAFER-SMT TYPE	